



Fundación Universidad De América
 Facultad de Ingeniería
 Programa de Ingeniería Mecánica

Diseño de un sistema de empaque de vidrio plano en la empresa Vidrio Andino SAS en Soacha, Cundinamarca

Titulo: Eje Roldana Mesa de Apoyo

Dibujado: Nicolás Alvarez Melo - Willian Nieto Barrero Revisó

Material: Acero 4140 **A4** Cotas en milímetros

Fecha: 04/11/20 Escala: 1 : 10 Plano: 15 / 44